

文章编号: 0258-7025(2003)10-0909-03

# 激光成像雷达数字信号预处理技术

王海虹, 王 骐, 陆 威, 李 琦, 尚铁梁

(哈尔滨工业大学可调谐激光技术国家级重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150001)

**摘要** 研究了激光成像雷达的信号预处理技术, 采用分区存储方法实现实时成像显示技术, 系统采用距离选通技术, 减少了数据处理量, 应用处理器芯片 ADSP21060, 提高了系统信息处理能力。

**关键词** 雷达工程; 成像雷达; 信号预处理; 正交采样

中图分类号 TN 957.51 文献标识码 A

## Laser Imaging Radar Digital Signals Pre-processing Technology

WANG Hai-hong, WANG Qi, LU Wei, LI Qi, SHANG Tie-liang

(National Key Laboratory of Tunable Laser Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang 150001, China)

**Abstract** In this paper, the signal pre-processing and real-time imaging techniques were studied. By partitioned access method the real-time laser radar imaging was realized. The data processing was reduced using range strobing grating and the system information processing ability was improved by using ADSP21060 processor chip.

**Key words** radar engineering; laser imaging radar; signal pre-process; quadrature sampling

数字信号预处理器是激光成像雷达的重要组成部分, 它对每帧像素进行加工。数据吞吐量大, 要求很高的处理速度, 这是预处理器的一个重要特点<sup>[1]</sup>。预处理器在系统中的位置如图 1 所示。

## 1 数字信号预处理系统组成

在激光成像雷达中, 探测器输出的光外差信号经放大后, 与两个位相差为 90° 的本振信号进行正交混频, 输出两路低频中频信号, 分别送给 A/D 转换器进行采样。数字信号预处理是完成 A/D 转换后正交采样  $I$ 、 $Q$  两路数据的接收及处理, 来提取目标信号强度、距离及速度参数。

## 2 数字信号预处理原理

为考核预处理功能模块, 将获得的原始图像经接口电路计算机显示及存储, 图 2 为信息预处理流程。

### 2.1 正交采样处理

采用正交采样可保持信号的多普勒信息,  $I$ 、 $Q$  两路的数据可表示为

$$\begin{aligned} V_I(i) &= V(i) \cdot \sin(\omega_d t + \phi) \\ V_Q(i) &= V(i) \cdot \cos(\omega_d t + \phi) \end{aligned} \quad (1)$$

经快速傅里叶变换(FFT)处理, 还可获得目标的多普勒频率  $\omega_d$ , 由此可进一步获取目标的速度信息。

$$\text{由 } V_I^2(i) + V_Q^2(i) = V(i)^2 \quad (2)$$

得回波信号峰值, 降低因单路采样带来的采样损失。

### 2.2 距离选通

为减少数据率, 本系统采用距离选通。若探测距离为 3 km, 每帧的数据量为 1 Mbytes。即使采用高档的 DSP 芯片也很难完成实时图像处理。为此, 本系统采用距离选通技术, 若距离波门为 120 m, 8 个距离单元时, 数据处理量降为 40 Kbytes/帧, 采用 ADSP21060 应可实时处理图像。图 3 给出距离波门的工作原理和过程。

收稿日期: 2002-04-18; 收到修改稿日期: 2002-12-30

作者简介: 王海虹(1970—), 女, 哈尔滨工业大学光电子重点实验室助理研究员, 主要从事雷达信号处理器系统研究。E-mail: hit\_whh@yahoo.com.cn

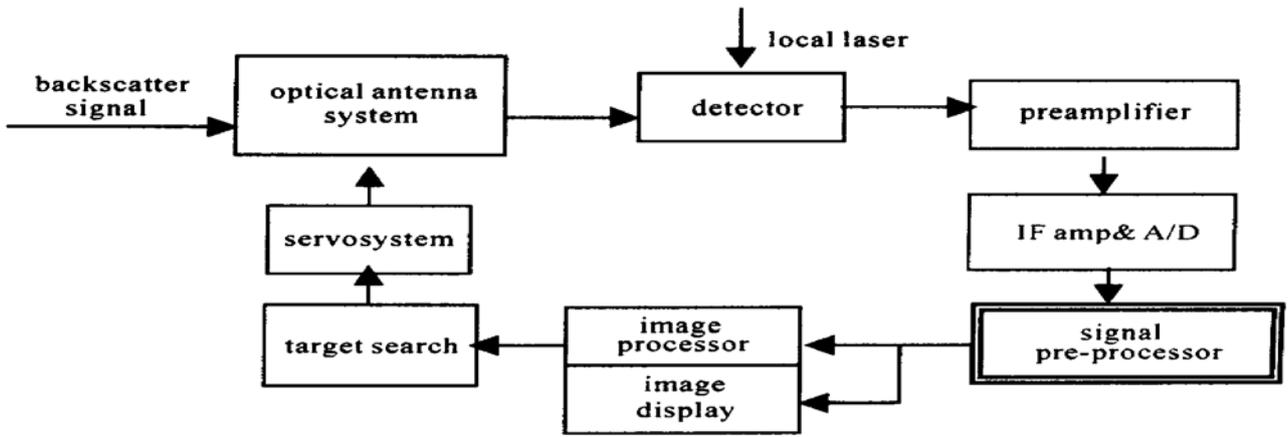


图 1 信号预处理器在系统中的位置

Fig. 1 Signal pre-processor in the system

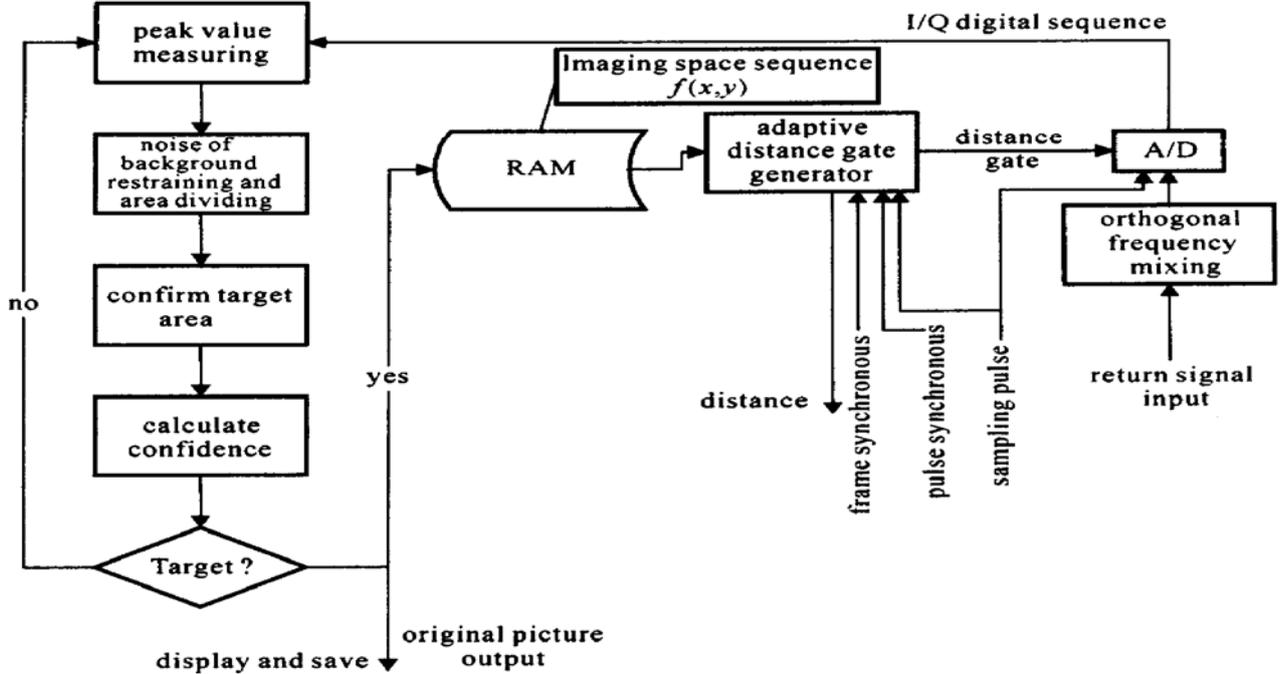


图 2 信息预处理流程

Fig. 2 Information pre-processing flow

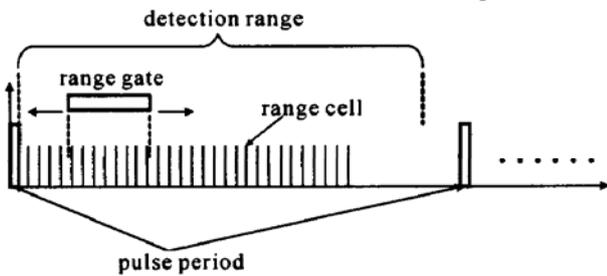


图 3 距离选通

Fig. 3 Range strobing gate

### 2.3 目标信息的提取

在图像预处理过程中,提取目标的距离信息,有

利于图像识别率的提高。2.2 节论述了距离波门的工作原理及过程,可以看出通过计算距离波门的位置,就能给出目标的粗略位置。

一帧信号中,距离波门内的采样点组成一个三维矩阵,刻画了目标区域内背景加目标的三维图像。如式(3)所示

$$\text{Amp} = f(x, y, z); \quad x: \text{横向}; y: \text{纵向}; z: \text{径向} \quad (3)$$

其中每幅图像相当于:自变量  $z$  以距离单元为步进,沿径向切割目标区域的立体图像,所形成的不同距离的轮廓像。以本文列出参数计算,可以获得 8 幅目标强度轮廓像。若目标的径向线度小于一个距离

单元, 则目标像将集中在其中的一个像中, 从而获得距离信息。若目标的径向线度大于一个距离单元, 则目标像将散布在其中若干个像中, 预处理器以平均强度最大的距离单元给出目标的距离信息, 误差为 1~2 个距离单元。

对原始图像采用了两级阈值分割, 一级阈值分割是在预处理器中利用硬件实现的, 以便确定目标的有无。在数字图像处理中进行二级阈值分割以改善图像的对比度, 增加可识别性, 提高图像识别率。

### 3 数字信号预处理器设计

为了能对大量的图像数据进行实时处理, 本系统采用高速信号处理芯片 ADSP21060 作为处理器, 同时完成控制器功能, 处理速度快, 时钟主频可达 40 MHz, 单周期执行指令, 峰值处理速度为 120 MFLOPS, 稳定 80MFLOPS。32 位浮点除法 150 ns, 1024 点复数 FFT 处理时间为 0.46 ms。

#### 3.1 图像数字预处理资源需求

当输入图像为  $128 \times 32$  时, 由系统参数确定输入图像信号的数字速率为

$$128 \times 32 \times 10 = 40\text{k bytes/s}$$

因此, 视频图像信号输入缓冲器与显示缓存器采用 25 ns 的 16k bytes 的双口 RAM。ADSP21060 内部有 512k bytes 静态存储器(指令周期为 25 ns), 分别作为程序及数据存储, 它对视频图像输入及显示缓存器采用等待存取方式。为使信息处理系统必须在图像信号的帧周期内完成所有的处理工作, 下面对各种不同算法, 分析其单帧运算时间:

- 1) 相关算法单帧计算时间为 8 ms;
- 2) 形心跟踪算法单帧计算时间为 2.8 ms;
- 3) 目标检测算法单帧计算时间约为 10 ms。

可见, 由一块 ADSP21060 即使增加到 20 帧, 在帧周期内完成预处理(去噪及图像分割), 给出目标分割图像, 得到目标的距离信息, 是可实现的。

#### 3.2 电路设计

电路设计中着重考虑了以下模块的设计:

##### 1) A/D 数据收集

受到体积的限制, A/D 与 DSP 之间的连接采用 FIFO, 无需地址总线, 以简化接口电路。

##### 2) 距离波门产生

使用 10 片 GAL 芯片, 综合三路同步信号, 产生距离波门, 并且提供控制波门参数的两个存储锁存器, 用以预置目标距离和波门宽度。

##### 3) 原始像输出

考虑到计算机接口的速度不一致性, 使用 Dual Port RAM 实现数据交换。系统电路原理如图 4 所示。

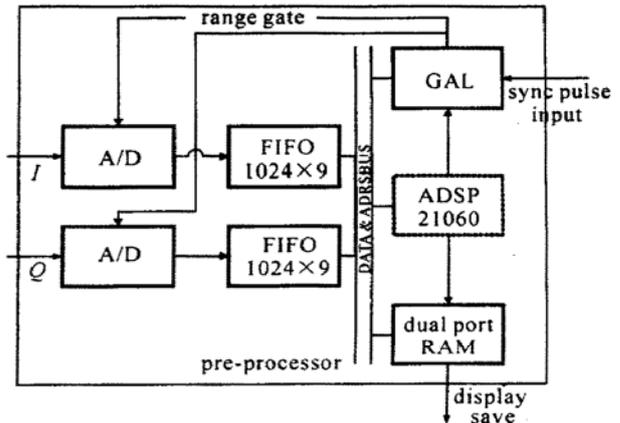


图 4 预处理器电路原理示意图

Fig. 4 Layout of the design for pre processing

#### 3.3 成像显示

##### 3.3.1 数据的分区存储

数字预处理器主要的工作是提取像素的强度与距离信息。所以每个像素的数据可以设定为  $[S(i), D(i)]$ ,  $S(i), D(i)$  分别为一帧图像中的第  $i$  个像素的强度、距离值, 分别为 2 bytes。

##### 3.3.2 与显示计算机的数据交换

为了实现目前实时快速显示及以后高速实时处理的要求, 采用了分区存储的方法。由于一帧的数据量为  $128 \times 32 \times 4 = 16\text{k bytes}$ , 采用 32k 双口 RAM, 就可实现数据的交替输出及预处理器与计算机显示。

#### 参 考 文 献

- 1 M. I. Skolnik. Introduction to Radar Systems [M]. Beijing: National Defense Industry Press, 1980. Chap4, 100~ 105 (in Chinese)